

テクニカルデータシート

EtroX[®] V - ASTM

製品の用途例

- エレクトロニクス
- 半導体
- クリーンルーム
- 機械工学
- 半導体-CMP
- 半導体-CMP
- 半導体-バックエンド用途

	試験法	単位	値
一般的物性			
Moisture	ASTM D6980	%	0.11
機械的物性			
引張強度	ASTM D638	psi	14320
引張弾性率	ASTM D638	ksi	765
Elongation at Break	ASTM D638	%	3.5
曲げ強度	ASTM D790	psi	23214
曲げ弾性率	ASTM D790	ksi	791
熱的物性			
Heat Deflection Temperature	ASTM D648 @ 264psi and 2C/min	°C	>205